

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
ESDIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	04FAB2013	R.W	S.Y

SCALE 5:1


1 MATERIAL
CONTACT: COPPER ALLOY
HOUSING: THERMOPLASTIC, BLACK
SOLDER PEG: COPPER ALLOY

2 FINISH
CONTACT: NICKEL ALL OVER UNDER PLATING, 3um MIN.
GOLD PLATING AT CONTACT AREA, 0.76um MIN.
GOLD FLASH PLATING AT LEAD AREA, 0.05~0.2um
SOLDER PEG: NICKEL ALL OVER UNDER PLATING, 1.27um MIN
TIN PLATING ALL OVER, 2-5um

3 COPLANARITY 0.08MAX.

4 PICKING AREA

2134758-1: AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. WANG	04FAB2013	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK W. HE	04FAB2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.15		APVD S. YAO	04FAB2013	NAME FLOATING BATTERY INTERCONNECTION SYSTEM PLUG ASSEMBLY 4P OFFSET TYPE	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3°		PRODUCT SPEC 108-78834-1		SIZE A300779	
MATERIAL 1		FINISH 2		DRAWING NO C-2134758	
		WEIGHT 0.24 g		RESTRICTED TO -	
		Customer Drawing		SCALE 4:1	
				SHEET 1 OF 3	
				REV A	

1470-19 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011 BY -

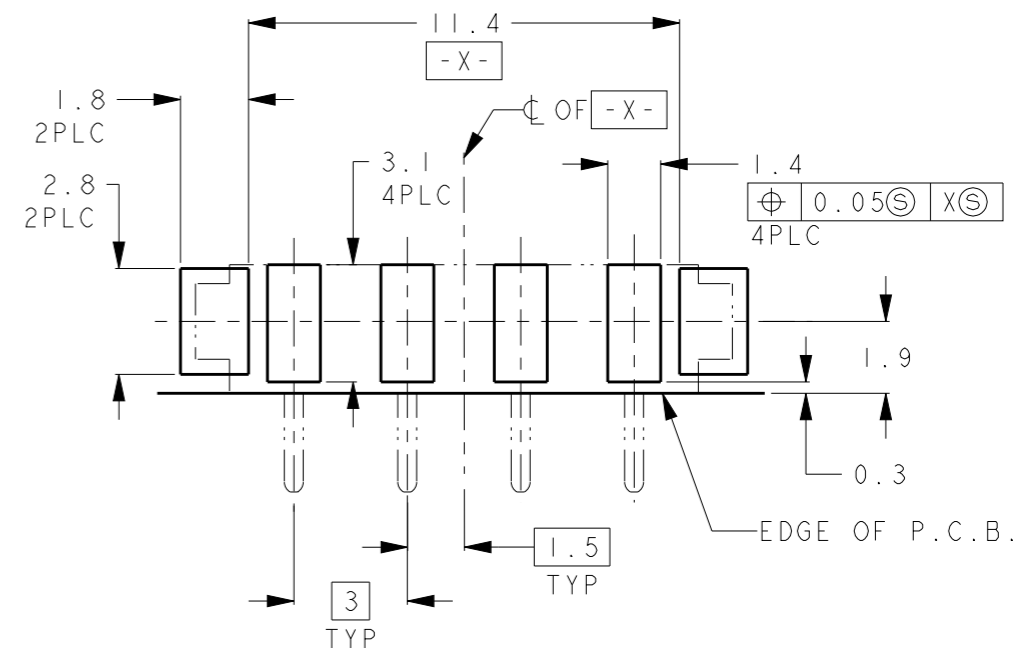
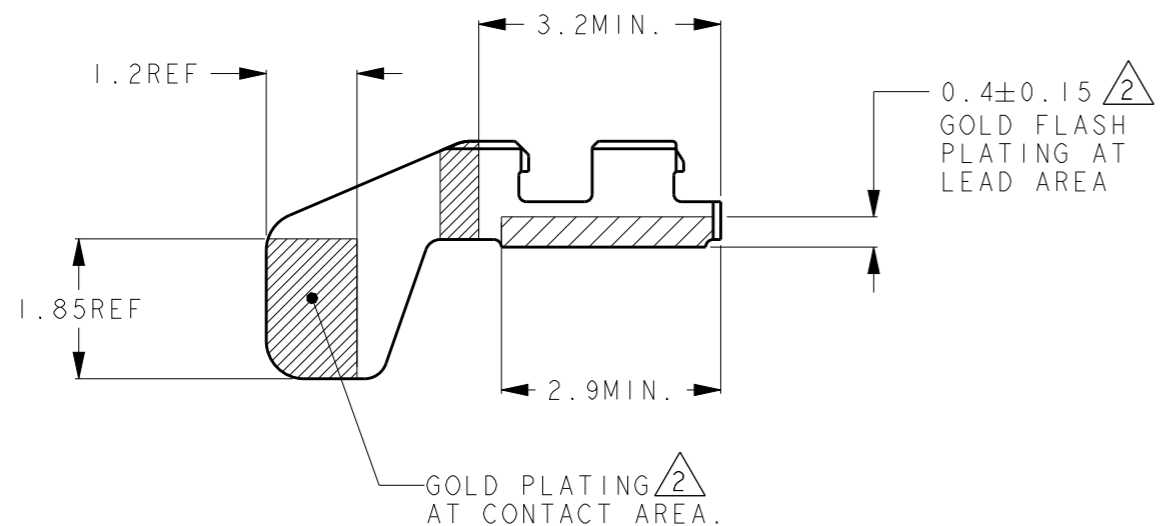
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
ES

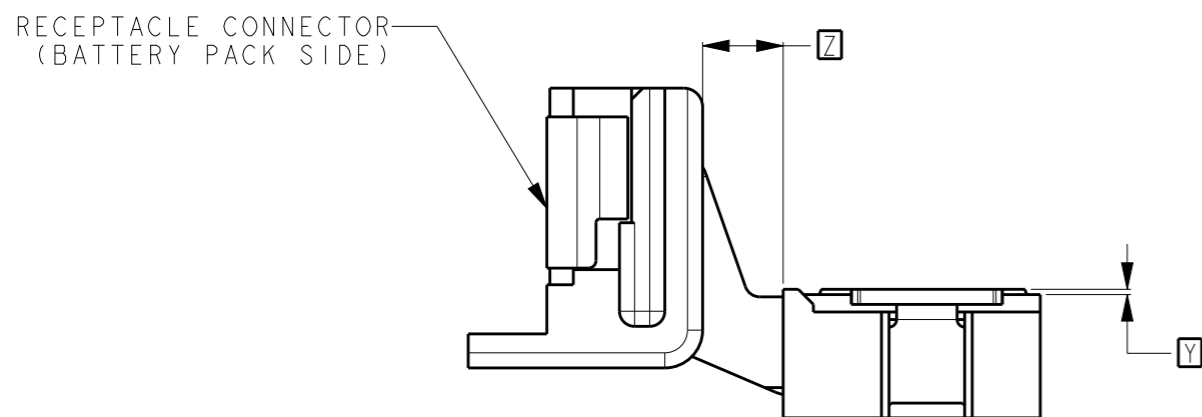
DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



REFERENCE P.C BOARD LAYOUT
(GENERAL TOLERANCE: ±0.05, SCALE 5:1)



SCALE 10:1

CONNECTOR POSITION
CONTACT TE FOR GUIDELINES

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.15	
\emptyset PLC	±	1 PLC	±
2 PLC	±	3 PLC	±
4 PLC	±	ANGLES	±3°
MATERIAL		FINISH	

DWN
CHK
APVD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
Customer Drawing

STE TE Connectivity

NAME
FLOATING BATTERY INTERCONNECTION SYSTEM
PLUG ASSEMBLY 4P OFFSET TYPE

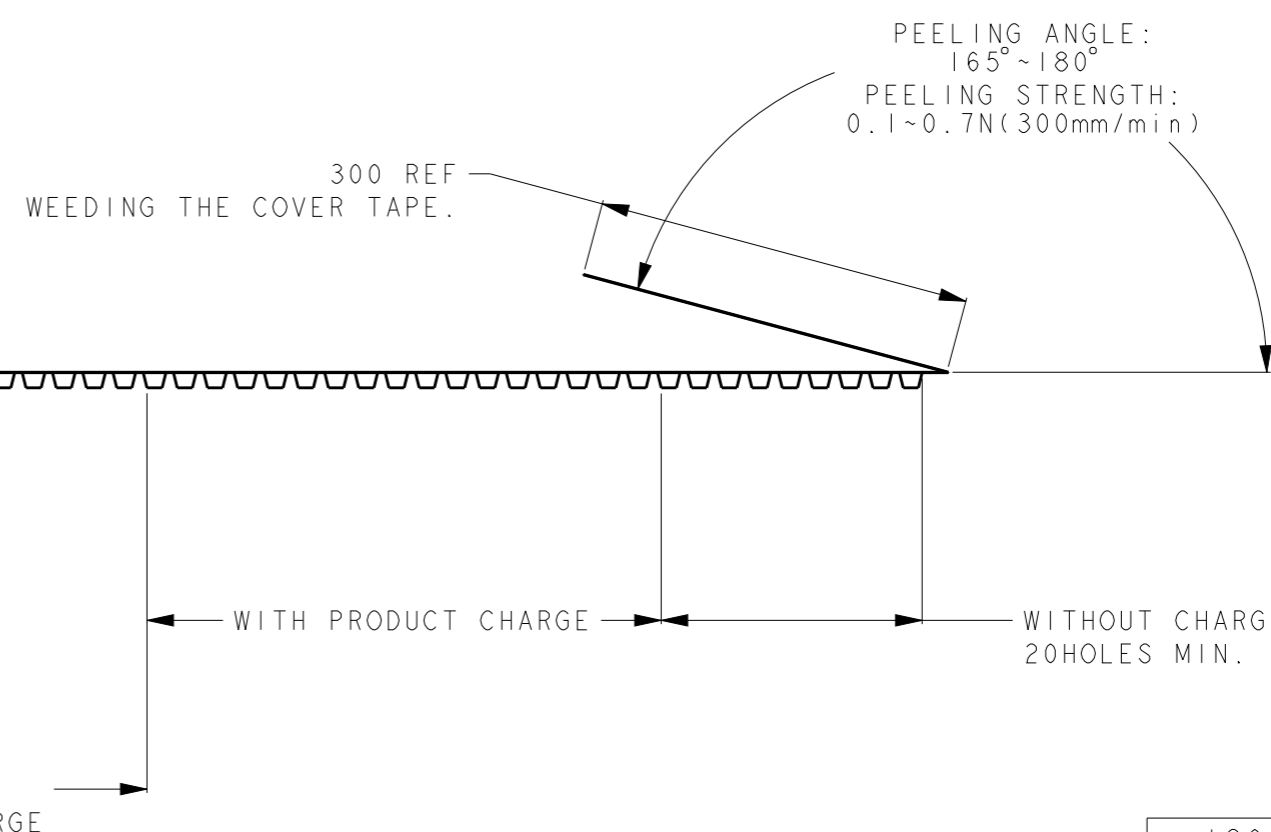
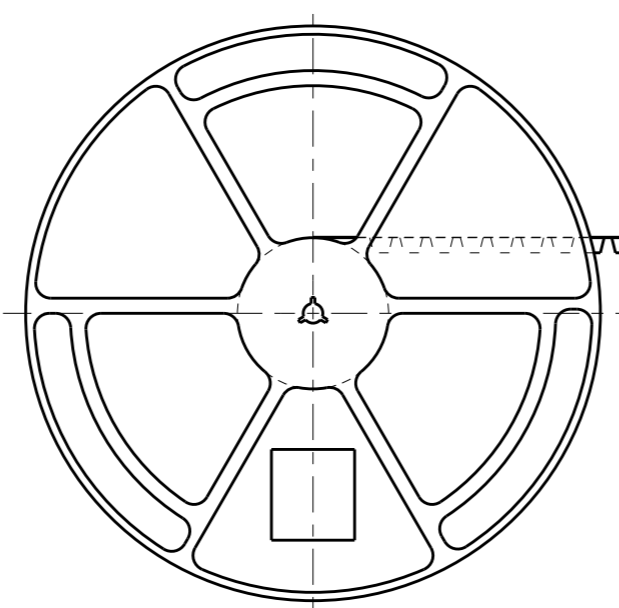
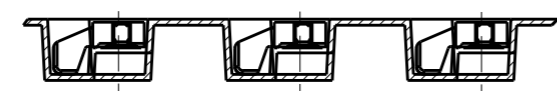
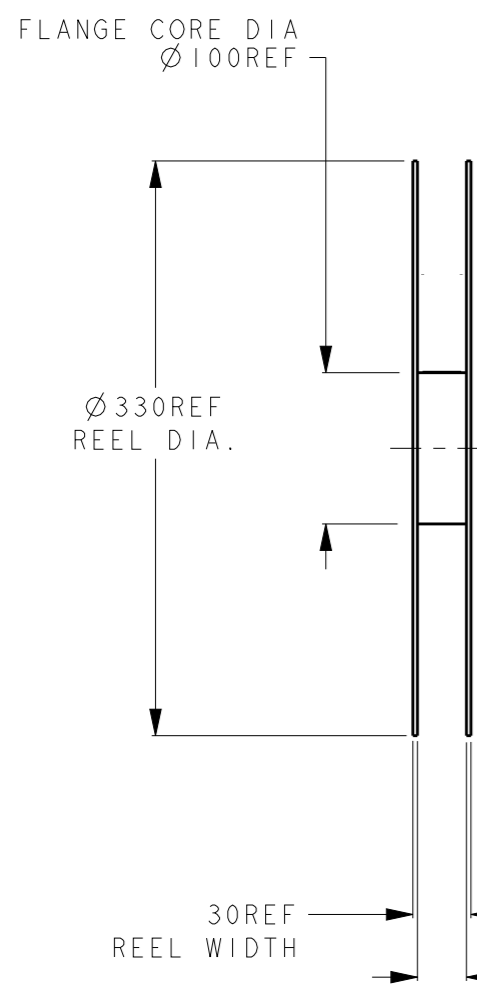
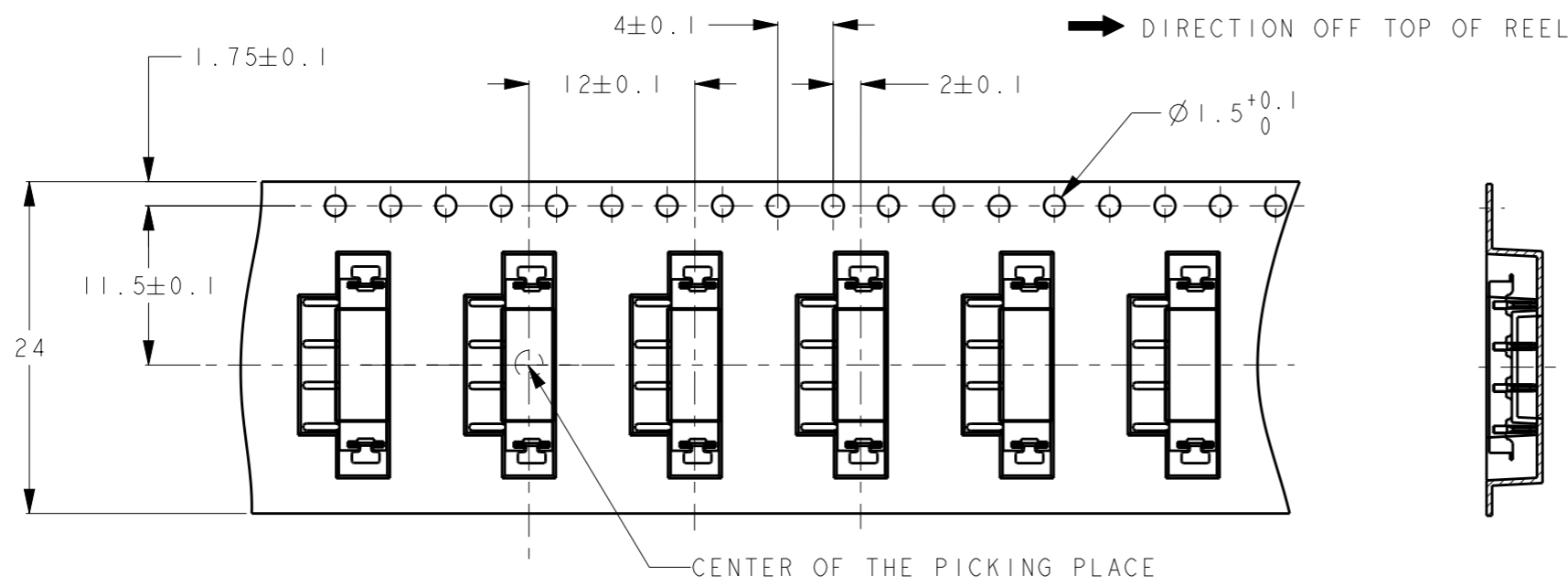
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A300779	C	2134758	-

SCALE 4:1 SHEET 2 OF 3 REV A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
 © COPYRIGHT 2011 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC ES DIST -

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



1200	2134758-1
QTY/REEL	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.3
	0 PLC ±
	1 PLC ±
	2 PLC ±
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±3°
MATERIAL	FINISH

DWN
CHK
APVD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
Customer Drawing

STE TE Connectivity

NAME: FLOATING BATTERY INTERCONNECTION SYSTEM PLUG ASSEMBLY 4P OFFSET TYPE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A300779	C=2134758		-

SCALE: NTS SHEET 3 OF 3 REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9